

(上接A62版)

发行人土地使用权的取得、使用符合《土地管理法》等相关法律法规,依法办理了必要的审批程序;发行人的房产属于合法建筑,发行人在土地和房产方面不存在重大违法违规行为。发行人不存在重大行政处罚或构成重大违法行为的情形。

2、主要房产租赁情况

截至本招股意向书摘要出具日,公司房产租赁情况如下:

序号	承租方	出租方	房屋坐落	租赁合同(㎡)	租赁期限
1	宁夏中晶				
2	宁夏中晶	宁夏隆基硅材料有限公司	宁夏回族自治区中宁县新营镇团结路	9,065.50	2015.12-2035.11
3	西安中晶	西安阳光能源科技有限公司	西安市国家民用航天产业基地长安路401号	75.00	2019.11-2020.11
4	西安中晶			2,106.00	2014.04-2024.04

(1) 租赁房产的产权相关情况

① 宁夏中晶

宁夏中晶承租宁夏隆基硅材料有限公司的厂房作为经营场所,宁夏隆基硅材料作为上述房产的所有权人依法取得了产权证书,其作为房屋所有权人有权出租,该等房产实际用途与房产证用途一致;该等通过改造后使用,不涉及集体建设用地或划拨用地。

② 西安中晶

西安中晶承租的西安阳光能源科技有限公司房屋尚未取得房屋所有权证书。西安中晶承租该等房产作为厂房、办公室等用途,与《建设工程规划许可证》、《建设工程竣工验收合格证》等载明用途一致;该等工程规划许可以出资方式取得,不涉及集体建设用地或划拨用地。

发行人子公司上述租赁合同未办理租赁合同备案手续不符合《城市房地产管理法》的规定,存在瑕疵,但是上述房屋租赁合同未办理登记备案手续不影响租赁合同效力,上述房屋租赁合同合法有效,对合同双方均具有法律约束力。因此,上述房屋租赁合同未办理租赁合同备案手续,不会构成本次发行上市的实质性障碍。

(2) 不正常租赁的风险以及发行人的应对措施

① 宁夏中晶

宁夏中晶承租宁夏隆基硅材料的房产租赁期限为20年,基于双方签署的长期租赁协议合法有效,且双方均严格按照协议的约定行使权利并履行义务,预计未来出现违约导致无法继续租赁的可能性较小。

如果未来无法继续租赁上述房屋,公司将在原厂房附近寻找合适的场所予以搬迁,宁夏中晶在该区域内可找到标准厂房,经过适当改造可以满足生产需要,因此不会对生产经营造成重大不利影响。

此外,发行人实际控制人承诺,如宁夏中晶无法继续使用承租厂房的,其将及时寻找及替代合适的出租厂房以保证公司生产经营的持续稳定。同时,将承租宁夏中晶因不能继续承租该厂房而搬迁产生的所有成本与费用(包括搬迁、运输、安装调试及其他费用),并对其搬迁期间产生的全部经济损失承担足额、全面经济补偿责任。

② 西安中晶

西安中晶承租西安阳光能源科技有限公司厂房的租赁期限为10年,基于双方签署的厂房长期租赁合同合法有效,预计未来正常租赁的可能性较大,双方均严格按照协议的约定行使权利并履行义务,预计未来出现违约导致无法继续租赁的可能性较小。该地块在未来可能变更、调整规划而被征收、征收的情形,因此,预计未来不能正常租赁的可能性不大,对发行人生产经营造成重大不利影响的风险较小。

如果未来无法继续租赁,公司将通过另觅厂址进行搬迁,西安中晶现有厂房可替代性较强,且西安国家民用航天产业基地内具有较多类似条件的厂房可供租赁,故租赁合同等条件的障碍较小;此外,西安中晶主要从事切片业务,相关机器设备搬迁难度大,搬迁成本较高。因此,未来若无法继续租赁上述房屋,公司将在原厂房附近寻找合适的场所予以替代进行搬迁,不会对生产经营造成重大不利影响。

此外,发行人实际控制人承诺,若西安中晶租赁的无证房产被拆除或征收导致西安中晶无法继续使用该房屋,将承担不能继续承租房屋而搬迁产生的所有成本与费用,并对搬迁期间产生的经济损失承担经济补偿责任。

3、主要生产准备

截至2020年6月30日,公司主要生产准备情况如下:

序号	设备名称	原值(万元)	账面价值(万元)	成新率
1	单晶硅炉现场	5,197.79	2,064.35	39.52%
2	切片线	1,282.69	894.69	69.74%
3	磨片机	965.35	640.06	67.00%
4	磨角机	611.99	418.37	68.36%
5	抛光机	280.89	264.72	90.77%
6	清洗机	267.77	195.69	73.04%

注:成新率=固定资产账面价值/固定资产原值×100%

(二) 主要无形资产情况

1、商标

截至本招股意向书摘要出具日,公司拥有商标情况如下:

序号	注册/变更内容	注册/变更内容号	首次使用日期	有效期	驰名商标	驰名商标
1	晶微	38871745	2014.12.15	2017.12.15-2027.12.15	是	是
2	晶微	22044424	2018.01.14	2018.01.14-2028.01.13	否	否
3	晶微	121196174	2012.11.26	2015.11.26-2025.11.25	是	是
4	晶微	171151089	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
5	晶微	121172122	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
6	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
7	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
8	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
9	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
10	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
11	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
12	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
13	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
14	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
15	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
16	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
17	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
18	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
19	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
20	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
21	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
22	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
23	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
24	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
25	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
26	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
27	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
28	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
29	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
30	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
31	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
32	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
33	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
34	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
35	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
36	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
37	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
38	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
39	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
40	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
41	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
42	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
43	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
44	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
45	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
46	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
47	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
48	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
49	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
50	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是
51	晶微	121173725	2011.11.26	2014.11.26-2024.11.25	是	是

2、专利

截至本招股意向书摘要出具日,公司及子公司共拥有发明专利14项,实用新型25项,具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	申请日	专利类型	取得方式	专利权人
1	一种适用于半导体的硅片快速退火的装置	ZL201210337124.X	2012.09.13	发明	原始取得	浙江中晶
2	一种半导体硅片用单晶硅棒自给分配系统方法	ZL201103397163.X	2012.09.13	发明	原始取得	浙江中晶
3	一种用于半导体硅片快速退火的装置	ZL201210337165.9	2012.09.13	发明	原始取得	浙江中晶
4	一种晶圆杆磨削加工方法	ZL201210383326.X	2012.09.24	发明	受让取得	浙江中晶
5	一种薄膜共挤的透明非晶硅片的生长及抛光方法	ZL201210465990.2	2012.11.16	发明	原始取得	浙江中晶
6	一种半导体硅片的抛光工艺	ZL201210383301.X	2012.10.12	发明	原始取得	浙江中晶
7	基于电子天平的硅片自动分片装置	ZL201210383924.4	2012.10.12	发明	原始取得	浙江中晶
8	基于电子天平的硅片自动分片方法	ZL201210383915.2	2012.10.12	发明	原始取得	浙江中晶
9	一种基于电子天平的硅片自动分片装置	ZL201210383927.7	2012.10.12	发明	原始取得	浙江中晶
10	一种基于电子天平的硅片自动分片装置	ZL201210383927.7	2012.10.12	发明	原始取得	浙江中晶
11	一种影响非晶硅片生长的生长及抛光方法	ZL201310211825.0	2013.05.30	发明	原始取得	浙江中晶
12	一种金刚石复合磨盘的制备方法	ZL201010538900.1	2010.05.30	发明	原始取得	浙江中晶
13	一种用于导电膜制备的研磨液及硅片研磨的抛光方法	ZL201310193547.7	2013.05.23	发明	受让取得	西安中晶
14	一种用于导电膜制备的研磨液及硅片研磨的抛光方法	ZL201610728725.5	2016.08.25	发明	原始取得	西安中晶
15	一种抛光速度调适装置	ZL201120372647.9	2011.12.30	实用新型	原始取得	浙江中晶
16	一种硅片单晶硅的抛光装置	ZL201310377859.3	2013.12.12	实用新型	原始取得	浙江中晶
17	单晶硅片切割机	ZL201510390348.0	2015.10.16	实用新型	原始取得	西安中晶
18	一种单晶硅片切割机磨削加工装置	ZL2016103941466.1	2016.08.25	实用新型	原始取得	浙江中晶
19	一种用于MOCVD制备单晶硅的磨削装置	ZL201610349021.7	2016.08.25	实用新型	原始取得	宁夏中晶
20	一种用于MOCVD制备单晶硅的磨削装置	ZL201610349021.7	2016.08.25	实用新型	原始取得	宁夏中晶
21	一种用于MOCVD制备单晶硅的磨削装置	ZL201610349021.7	2016.08.25	实用新型	原始取得	宁夏中晶
22	一种硅片单晶硅的磨削加工装置	ZL201720897466.2	2017.08.04	实用新型	原始取得	宁夏中晶

序号	专利名称	专利号	申请日	专利类型	取得方式	专利权人
23	一种适用于MOCVD制备单晶硅棒的抛光装置	ZL201720669180.3	2017.08.04	实用新型	原始取得	宁夏中晶
24	单晶硅棒抛光装置	ZL201720669179.0	2017.08.04	实用新型	原始取得	宁夏中晶
25	一种单晶硅棒二次加料车	ZL201721271123.2	2017.09.29	实用新型	原始取得	宁夏中晶
26	一种多尺寸通用石英舟	ZL201721271131.9	2017.09.29	实用新型	原始取得	宁夏中晶
27	一种硅料与清洗液槽	ZL201721422517.9	2017.10.30	实用新型	原始取得	宁夏中晶
28	一种用于垂直单晶硅棒端部检测的图像处理装置	ZL201721417928.5	2017.10.30	实用新型	原始取得	宁夏中晶
29	一种单晶硅棒端部检测装置	ZL201820011386.X	2018.01.04	实用新型	原始取得	浙江中晶
30	一种多线切割机脱胶超声波清洗装置	ZL201820011890.4	2018.01.04	实用新型	原始取得	浙江中晶
31	多线切割机脱胶清洗装置	ZL201820011975.8	2018.01.04	实用新型	原始取得	浙江中晶
32	一种单晶硅炉自动控制系统	ZL2018207081535	2018.05.14	实用新型	原始取得	宁夏中晶
33	一种晶棒参考端面视觉检测及闭环控制的双面磨削机床	ZL2018200897004.5	2018.06.27	实用新型	原始取得	浙江中晶
34	一种适用于单晶硅棒端部检测的自动取料装置	ZL2019121025444.5	2019.07.03	实用新型	原始取得	浙江中晶
35	一种单晶硅棒端部加工装置	ZL201821767846.6	2018.11.01	实用新型	原始取得	中国新材料
36	一种单晶硅棒端部加工装置	ZL201821789004.0	2018.11.01	实用新型	原始取得	中国新材料
37	一种多工位硅片转移系统	ZL201821767896.0	2018.11.01	实用新型	原始取得	中国新材料
38	一种硅片自动分选料	ZL201821789003.6	2018.11.01	实用新型	原始取得	中国新材料
39	一种硅棒垂直式定位传输机构	ZL201821789006.5	2018.11.01	实用新型	原始取得	中国新材料
40	一种硅棒自片传送定位传输机构	ZL201821789014.4	2018.11.01	实用新型	原始取得	中国新材料

3、软件著作权

截至本招股意向书摘要出具日,公司已获得2项软件著作权,具体情况如下:

序号	软件名称	登记号	取得方式	著作权人
1	单晶硅炉智能控制系统软件 V2.0	2018SR1300014	原始取得	中国新材料
2	多工位自动侧角智能控制系统软件 V2.0	2018SR1213660	原始取得	中国新材料

发行人专利和软件著作权所涉及各专利发明人、软件著作权开发者均为发行人员工,发行人董事、高级管理人员及核心技术人员与原任职单位未签署过竞业禁止协议,发行人及上述人员不存在侵犯原单位知识产权的情形,不存在纠纷或潜在纠纷。

4、土地使用情况

截至本招股意向书摘要出具日,公司已取得的土地使用权情况如下:

序号	土地用途	面积(㎡)	地址	用途	取得方式	终止日期	使用权人	抵押情况
1	浙(2010)长兴县不动产权第0026293号	15,325	长兴县太湖街道湖虹工业集聚区	工业用地	出让	2006.10.18	中国新材料	无
2	浙(2010)长兴县不动产权第0026297号	15,991	长兴县太湖街道湖虹工业集聚区	工业用地	出让	2006.10.18	中国新材料	无
3	浙(2010)长兴县不动产权第0026441号	60,485	长兴县太湖街道王浜头村	工业用地	出让	2008.11.19	中国新材料	无
4	浙(2010)长兴县不动产权第0026444号	39,373	长兴县太湖街道王浜头村	工业用地	出让	2008.11.19	中国新材料	无

发行人土地使用权的取得、使用符合相关法律法规,依法办理了必要的审批程序。

六、同业竞争和关联交易情况

(一) 同业竞争情况

公司的控股股东及实际控制人徐一俊、徐伟及其控制的其他企业,未以任何形式直接或间接与本公司相同或相似的业务,未拥有与本公司业务相同或相似的公司、联营公司及合营公司,与本公司不存在同业竞争。

(二) 关联交易情况

1、经常性关联交易

(1) 经常性关联交易

报告期内,发行人向关联方销售情况如下:

关联方	关联交易内容	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
隆基硅能科技股份有限公司及其子公司	单晶硅棒	366.76	997.92	276.03	296.52
浙江金瑞丰科技股份有限公司	单晶硅棒	-	132.36	536.67	-
MEITOKU TRADING CO., LTD (日本明电贸易株式会社)	单晶硅片	903.64	743.93	2.64	-
合计		1,270.29	1,874.21	814.34	296.52

注:杨德仁于2017年12月成为发行人独立董事,金瑞丰系杨德仁担任董事的公司,2017年12月后至今属于公司关联方。

</